

はじめてのLSI設計 ～レイアウト編

秋田純一(金沢大)/MakeLSI:

Contents

- ✓ LSI設計→製造の流れ
- ✓ はじめてのLSI設計(フルカスタム)
 - ✓ インバータの回路図設計
 - ✓ インバータのレイアウト設計
 - ✓ DRC&LVS
 - ✓ 回路シミュレーション
- ✓ はじめてのLSI設計(スタセル並べ)
 - ✓ スタンドードセル(ライブラリ)
 - ✓ 回路図設計
 - ✓ レイアウト設計
 - ✓ DRC & LVS

LSI設計→製造の流れ

フルカスタム設計: 直接レイアウト図(製造パターン)を描く

LSI設計

LSI製造
(外注が多い)

論理回路設計

LSIづくりはまず回路設計から。

パターン設計

CADを使って、コンピュータの画面上で図面化。

フォトマスク作成

できあがった図面をガラス基板に作りこみ。

マスク合わせ

マスクとウェハを重ねて焼き付け。

現像・エッチング

現像・エッチングして、感光部分の酸化膜に孔(あな)をあけます。

イオン注入

酸化膜の孔からイオンを注入すると、その部分が活発な半導体になります。

上位設計: HDL、回路図などから半自動でレイアウト図へ

切 断

シリコンの棒をスライスしてウェハ作り。

ウェハ研磨

シリコン・ウェハの表面を鏡のように磨く。

酸 化

高温の拡散炉で、表面に酸化膜を作る。

フォトレジスト塗布

特殊な感光材を薄く塗ります。

にが生れるまでに
いろいろな工程が
あるのね!!

メタライズ

ウェハの表面にアルミニウムで配線します。

ファイナルテスト

最終テストに合格するとLSIの完成です。

モールド・マージング

パッケージに封入、メーカー名などを印刷。

ワイヤボンド

チップとリードフレームの電極を接続します。

ダイボンド

チップをリードフレームの中央部に固定。

ダイシング

LSIチップを、1つずつ切り離します。

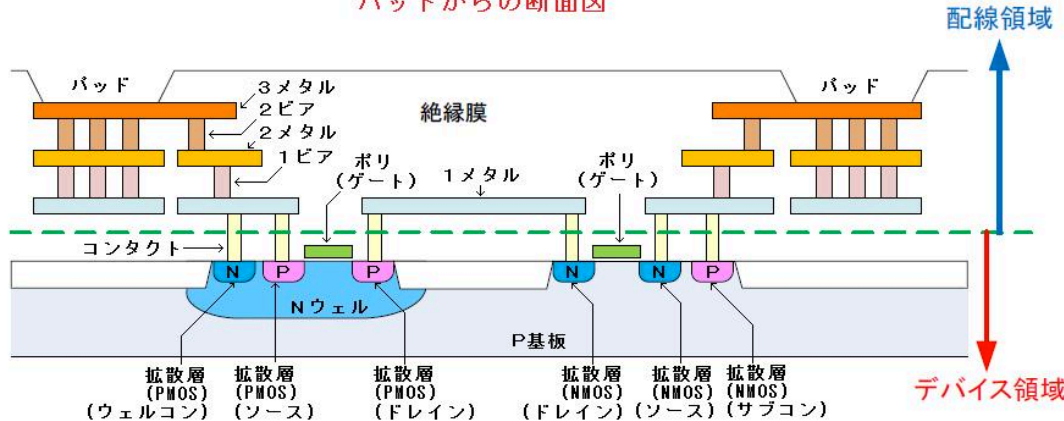
ウェハテスト

ウェハに作られたLSIをテスト。

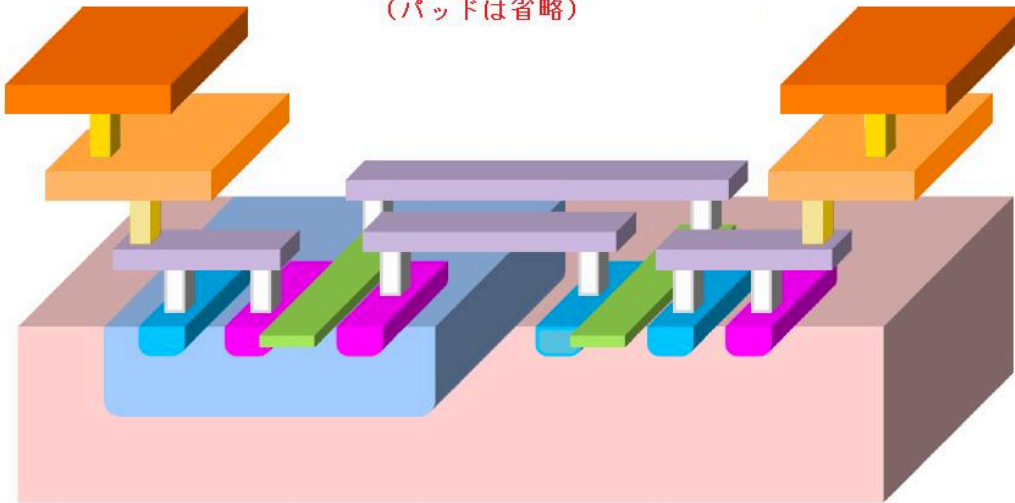
株式会社ルネサステクノロジ
提供の原画から

LSIの物理構造(イメージ)

パッドからの断面図



3次元イメージ図
(パッドは省略)

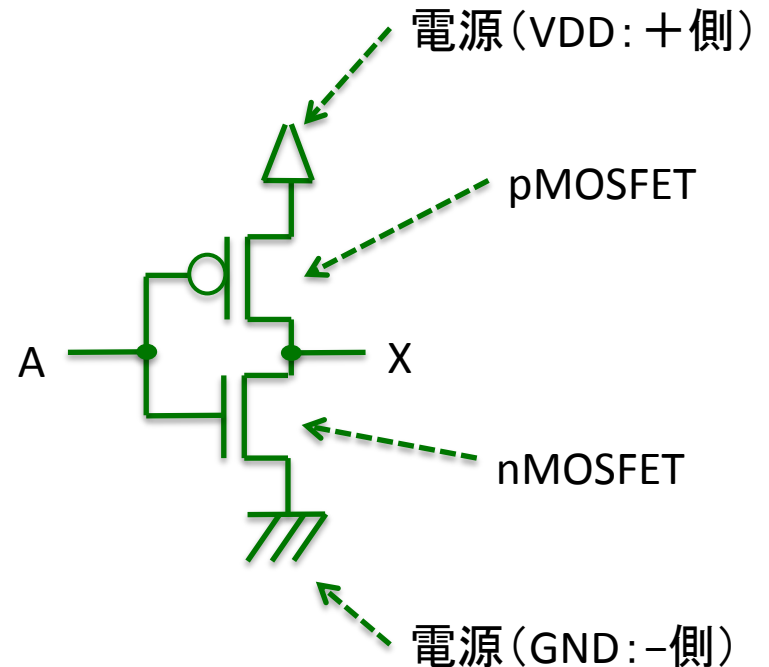
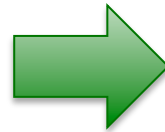
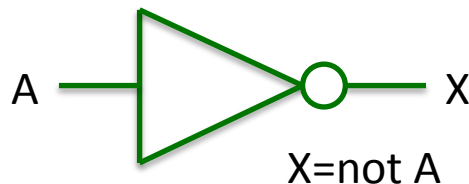


- Siウエハ内にデバイス (トランジスタなど)
- その上に、配線(メタル)
- 配線は複数の層がある
= 交差できる
- デバイス-配線、違う層の配線は縦方向の端子で接続 (コンタクト(CNT)・ビア(VIA))
- デバイスや配線の平面図の寸法は、設計ルールがある (細すぎる配線はNG、など)
- (高さ方向の寸法は製造工程で決まっている = 普段は意識しない)

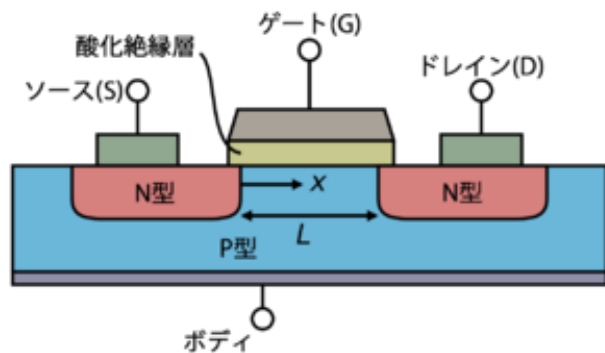
ref: <http://imasaracmosanalog.blog111.fc2.com/category33-1.html>

フルカスタム設計のHelloWorld

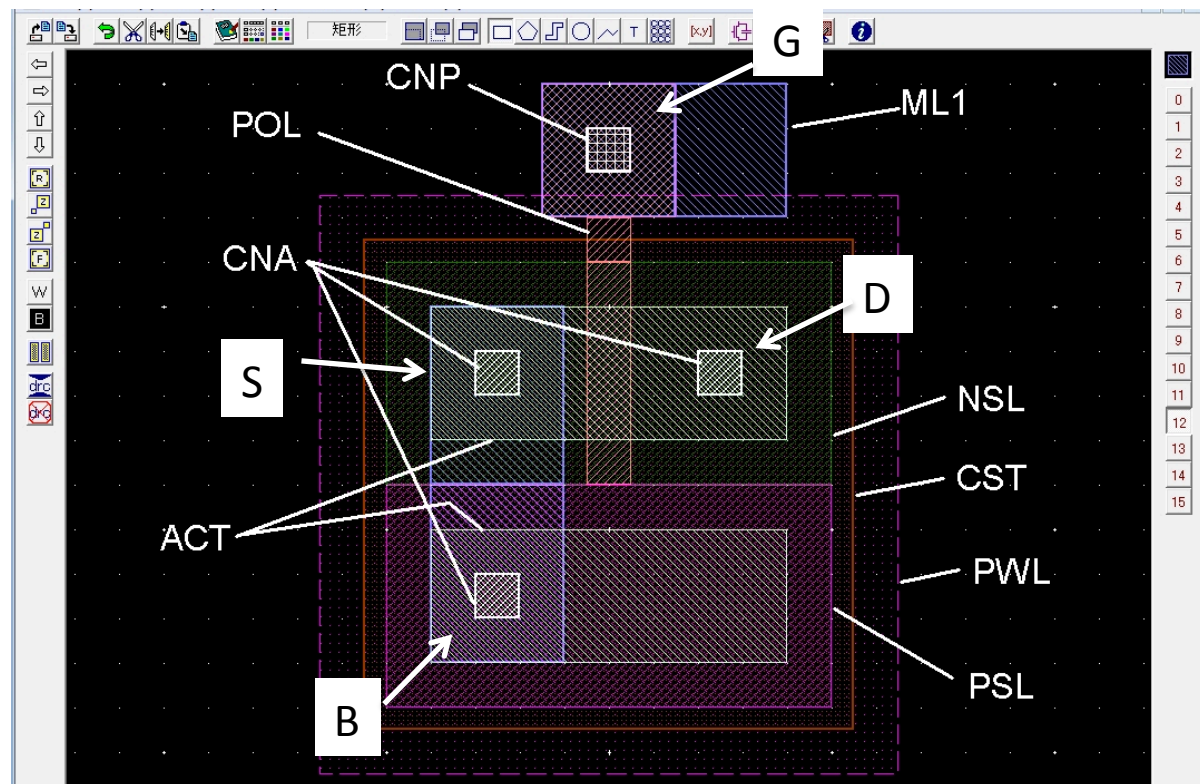
☑インバータ(NOTゲート)



MOSFETのつくりかた(nMOSFET)

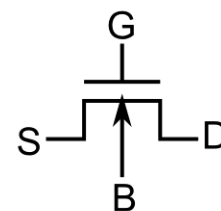
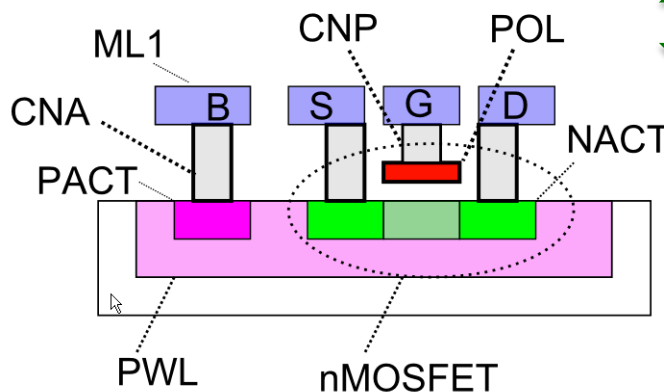


ref:Wikipedia



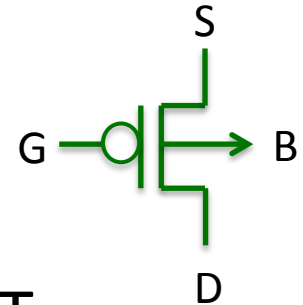
ポイント

- PWLの中にnMOSがある
- nMOS本体は、NSL+ACT=S&D
- POLでゲート(G)を描く
- PWL内のPSL+ACTでB
- 素子と配線(ML1)はCNAでつなぐ
- POLと配線(ML1)はCNPでつなぐ



MOSFETのつくりかた(pMOSFET)

- ✓ nMOSとP/Nをすべて逆にするとpMOSになる
 - ✓ 周り: PWL → NWL
 - ✓ MOS本体: NSL+ACT → PSL+ACT
 - ✓ POLでゲート(同じ)
 - ✓ B: PWL内のPSL+ACT → NWL内のNSL+ACT
 - ✓ CNT/CNAで配線(ML1)と接続(同じ)



今回使うツール: Glade

✓ Peardrop Design Systems (英) 製のフリーウェア

<http://www.peardrop.co.uk/>

✓ 回路図、レイアウト設計、DRC、LVS

✓ 業界標準のCadence Virtuosoに似た操作UI

✓ Win/Mac/Linux対応

✓ ちょこちょこバグがあるが、フォーラムに投稿すると迅速にアップデートされることが多い

フルカスタム設計: やってみる

✓ <https://scrapbox.io/makelsi/>

✓ 「Glade: はじめの一步(1)=インバータの設計(回路図の作成)」
～「Glade: はじめの一步(5)=インバータの設計(回路の検証:DRC)」

✓ 主な流れ:

✓ 回路図を描く

✓ おまけ: そこから素子(部品)にする

✓ レイアウト図を描く(=これが製造データ)

✓ (検証) 回路抽出(レイアウト→回路図へ変換)

:LPE (Layout Parameter Extraction)

✓ (検証) 一致検証(レイアウト-元の回路図との一致)

:LVS (Layout Versus Schematic)

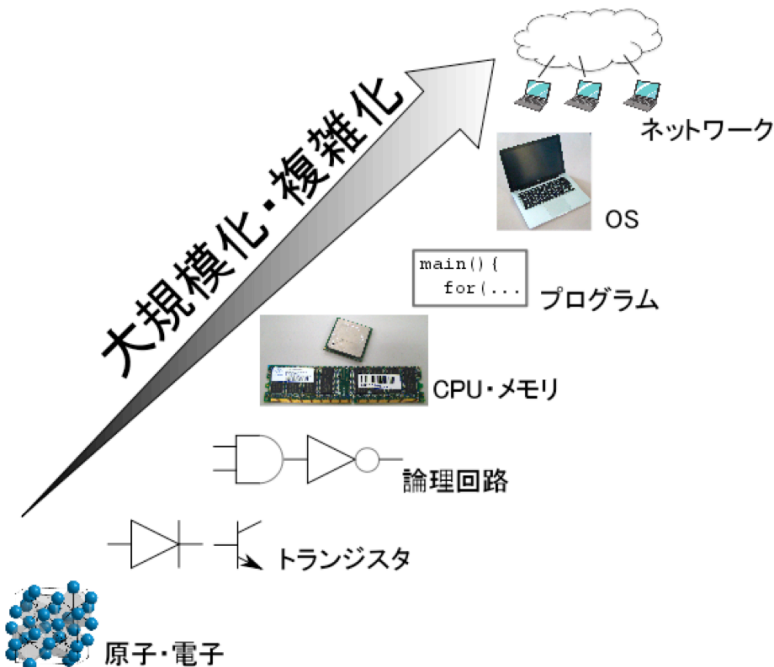
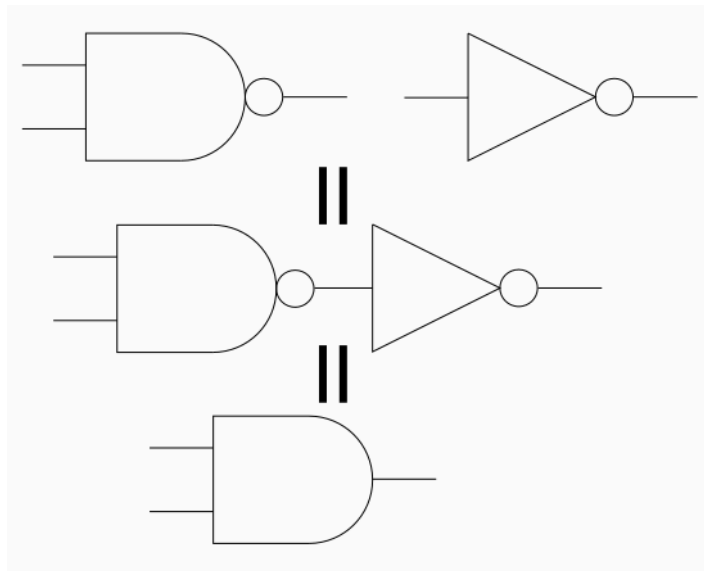
✓ (検証) 設計ルール検証(レイアウトの図形性質)

DRC (Design Rule Check)

Interface Device Laboratory, Kanazawa University <http://ifdl.jp/>

スタンダードセルを使った設計

- ✓ 論理ゲートなど＝「ライブラリの部品」
- ✓ それらを並べてつないで、大きな回路へ（ボトムアップ設計）
- ✓ 理論上はなんでも作れる
- ✓ (ある程度以上は非現実的・・・)



スタセル並べ：主な流れ

✓ <https://scrapbox.io/makelsi/>

✓ 「WGeXでスタンダードセルを使って論理回路を設計する」(ツールは違うが流れの理解に)

✓ ①に加えて・・・

✓ 回路図(素子(symbol))を使って論理回路図

✓ LVSをかけて回路図-レイアウトの一致検証

✓ 最後にDRCをかけて設計ルールチェック